

中国半导体行业协会

中半协[2015] 019 号

半导体企业启航中国制造 2025 ---新技术，新机遇，利用分析技术提升良率、质量和产量 专题研讨会通知

会员单位：

从去年发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》，到紧随其后的千亿扶持基金，再到今年《中国制造 2025》规划的出台，中国半导体产业面临着前所未有的发展机遇。企业如何抓住机遇实现“弯道超车”？如何借助信息技术提升核心竞争力？成为近期行业同仁热烈讨论的话题。虽然在具体路径上大家还在商榷，但有一点共识就是加强与国际领先企业的合作是缩短学习路径，实现跨越式发展的捷径。

国际商业机器有限公司（IBM），多次在世界集成电路工业的发展史上做出贡献。自上世纪 60 年代以来，IBM 推出过 System360 大型机，Power 芯片，还在超导芯片、硅光子芯片等下一代半导体技术上积极探索。同时，IBM 还不断利用自身技术与经验服务全球半导体企业，如利用物联网技术帮助芯片设计企业缩短研发时间；一系列运用云计算与大数据分析技术帮助企业深度融合自动化与信息化的应用，帮助芯片制造企业预测芯片缺陷，提高良率的预测性维护等。IBM 将全球领先的 Power 处理器架构与源代码开放给中国企业，让中国半导体企业的高起点上实现创新。

2015 年 8 月 13 日，协会与 IBM 在苏州共同举办“半导体企业启航中国制造 2025”专题研讨会。通过本次大会，集众家之长，览四方之智，在技术创新、管理创新及资金运作创新方面给大家带来新启迪，探索出一条让人耳目一新的解决方案，助推企业管理水平的提高。

会议回执请于 8 月 5 日前将传真或 Email 至协会秘书处。

会议时间：2015 年 8 月 13 日 09：30-17：00

会议报到：2015 年 8 月 13 日 08：30-09：30

会议地点：苏州吴宫泛太平洋酒店龙蟠厅(苏州市姑苏区新市路 259 号)

联系人：白 洁 010-68207275 bj@csia.net.cn

王 莉 13683093605 wl@csia.net.cn

吴 京 010-68208591 13901366795 wjj@csia.net.cn

传 真：010-68208587



会 议 回 执

单位名称					
姓 名		部门/职务		手机	
		电 话		mail	
姓 名		部门/职务		手机	
		电 话		mail	
姓 名		部门/职务		手机	
		电 话		mail	
姓 名		部门/职务		手机	
		电 话		mail	

联系人：白洁 电话：010-68207275 传真：010—68208587 bj@csia.net.cn

酒 店 订 房 回 执 单

单位名称						
联系人	姓 名		电 话		手机	
	传 真			邮 箱		
入住信息	姓 名	所需房型		数量	入住日期	离店日期

预定方式：苏州吴宫泛太平洋酒店房费 450 元/天(含一人早餐),请于 2015 年 8 月 5 日前将订房回执单传真或 Email 白洁,可以享受酒店提供的优惠价格。传真:010-68208587 bj@csia.net.cn

会 议 议 程

TIME	TOPIC	SPEAKER
08:30-09:30	Meeting Welcome 会议签到	
09:30-10:00	Welcome Speech 欢迎致辞	CSIA, 徐小田 , 执行副理事长 Bruce A Anderson General Manager Global Electronics Industry, IBM 布鲁斯 A 安德森 , IBM 全球电子行业总经理
10:00-10:45	Semiconductor Industry Trends (market & technology) & IBM Practices 半导体行业发展趋势与 IBM 成功实践	John Constantopoulos, Industry Leader, IBM Global Electronics Industry John Constantopoulos, IBM 全球电子行业解决方案领导
10:45-11:30	UMC speech 联电主题演讲	UMC VP
11:30-13:30	Lunch 午餐	
13:30-14:00	Enhance Semiconductor Productivity for “China Manufacturing 2025” through Smart Execution 智慧执行— 助力半导体“中国制造 2025”	Dr. LvLingzhi, Founder and CEO, FA Software 吕凌志博士 , 上扬软件（上海）有限公司创始人兼 CEO
14:00-14:40	Build Semi ecosystem &OpenPower – how IBM is working with China semi industry 建设半导体行业生态系统 – IBM 如何帮助中国半导体行业成长	IBM 领导
14:40-15:00	Tea Break 茶歇	
15:00-15:30	IoT for Semiconductor design 在芯片设计中应用物联网技术	Peter Xu, WW Sales Leader , BluemixIoT Solutions 徐游 , Bluemix 物联网云解决方案全球销售主管
15:30-16:15	Analytics in Semiconductor (PMQ; Maximo) 在半导体行业应用大数据分析技术	Andrew Vogel, Electronic Industry Consultant , Global Business Services 傅雁竹 , 电子专业顾问, 全球企业咨询服务事业群 Daniel Zhou, IBM Analytics Software - PMQ sales leader 周庆伟 , IBM 预测分析软件中国区解决方案主管
16:15-16:45	IBM PoV for Made in China 2025 IBM 解读《中国制造 2025》	IBM 领导
16:45-17:00	Q&A	